

• 系統編號	RN9709-1427	
• 計畫中文名稱	鈦金屬植體表面經最佳化電漿清潔及聚合反應之骨整合研究(II)	
• 計畫英文名稱	The Osseointegration Study of Optimizing Plasma Cleaning and Polymerization Processes on Titanium Implant Surfaces (II)	
• 主管機關	行政院國家科學委員會	• 計畫編號 NSC94-2314-B038-005
• 執行機構	台北醫學大學牙醫學系	
• 本期期間	9408 ~ 9507	
• 報告頁數	11 頁	• 使用語言 中文
• 研究人員	李勝揚; 歐耿良; 施永勳 Lee, Sheng-Yang; Ou, Keng-Liang; Shih, Yung-Hsun	
• 中文關鍵字	低溫電漿; 二氧化鈦; 血液相容性; 骨整合	
• 英文關鍵字	Glow discharge; Rutile; Hemocompatibility; Osseointegration	
• 中文摘要	查無摘要	
• 英文摘要	查無摘要	